



RoHS Material List / 有害物質揭露清單

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical sym					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybromina ted biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
外殼/ case	—	○	○	○	○	○
線材/ wire	—	○	○	○	○	○
主電路板/ The main circuit board	○	○	○	○	○	○
副電路板 (PFC 卡)/ Vice board	○	○	○	○	○	○
電阻/Resistor	○	○	○	○	○	○
電容/ Capacitance	○	○	○	○	○	○
二極體/Diode	—	○	○	○	○	○
貼片二極體/SMD DIODE	—	○	○	○	○	○
集成電路/IC	—	○	○	○	○	○
變壓器/線圈/ Transformer/coil	○	○	○	○	○	○
保險絲/FUSE	○	○	○	○	○	○
散熱片/ Heat sinks	○	○	○	○	○	○
麥拉絕緣片/ Mylar insulation slices	○	○	○	○	○	○
AC 開關和插座/Switch and socket	○	○	○	○	○	○
風扇/Fan	○	○	○	○	○	○
塑膠零件/ Plastic parts	○	○	○	○	○	○
包裝材料/ Packaging materials	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.